216-940 101(618) 2002.1.29 \*1200200062918+



# 電子情報通信学会技術研究報告

ED 2001 - 232~244

〔電子デバイス〕

2002年1月29日

CIC 觀電子情報通信学会

社団法人 電子情報通信学会 THE INSTITUTE OF ELECTRONICS, INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報 TECHNICAL REPORT OF IEICE. ED2001-239, SDM2001-242(2002-01)

# 位置制御成長カーボンナノチューブによる 室温クーロンブロッケイド特性

木下誠三" 松本和彦""" 稽知孝介" 後藤芳孝" 根本俊雄

\*産業技術総合研究所 〒305-8568 茨城県つくば市梅園 1-1-1

E-mail: k.matsumoto@aist.go.jp

"明治大学 "筑波大学 ""CREST

あらまし

位置制御成長したカーボンナノチューブの電気特性を測定し、室温でクーロンブロッケイド特性を観測することに成功した。カーボンナノチューブの位置制御に、触媒パターン法を提案した。SiO2 基板上でカーボンナノチューブの成長確率が高かった触媒は Fe/Mo/Si であった。この方法により形成したカーボンナノチューブ三端子素子では、全容量が 4.0×10<sup>-19</sup>F と見積もることができた。また特性の再現性も確認できた。トンネル障壁の形成機構については未解明であり、今後さらなる研究が必要である。

キーワード 位置制御成長、カーボンナノチューブ、クーロンブロッケイド、トンネル障壁、 単一電子トランジスタ、SET

# Room Temperature Coulomb Brockade Characteristics of Position Controlled Grown Carbon Nanotube

Seizo Kinoshita\*\*, Kazuhiko Matsumoto\* \*\*\*, \*\*\*\*, Kousuke Kurachi\*\*, Yoshitaka Gotoh\*\*\*, and Toshio Nemoto\*\*

\*National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 1-1-1 Umezono, Tsukuba, Ibaraki 305-8568, Japan

E-mail: k.matsumoto@aist.go.jp

\*\*Meiji University
\*\*\*Tsukuba University

\*\*\*\*CREST

#### Abstract

The electric properties of position controlled grown carbon nanotube were measured. Coulomb blockade characteristics were successfully observed even at room temperature. Position control of carbon nanotube was accomplished by patterning the chemical catalyst. Fe/Mo/Si catalyst was used to grow carbon nanotube on SiO<sub>2</sub> substrate, which showed the high growth probability. The total capacitance of the carbon nanotube single electron transistor was estimated to be  $4.0 \times 10^{-19}$  F. The mechanism of the formation of tunnel barriers in the carbon nanotube is not clear so far.

Key words position control, carbon nanotube, Coulomb brockade, tunnel barrier, Single electron transistor, SET

-47-

#### 1. はじめに

1991 年に発見されて以来,カーボンナノチューブ (CNT) は数々の特異な性質が明らかにされてきた。CNT はその特異な性質を生かし,様々な新型デバイスへの応用が可能であると期待されている。

CNTをデバイスへ応用する際に重要な CNT の電気的特性については、未だ議論の段階である。例えば、アーク放電などで成長した CNT を基板上に散布させた後移動させ、電極を作製する方法により電気特性が測定されている。この方法では、CNT の移動の際に傷が付くなどの理由により、CNT の特性が変化する可能性がある。従ってこれらの問題点を解決して電気的特性を測定する必要がある。

そこで我々は、触媒間にCNTを選択成長させ、その直後にオーミック電極を作製し、電気的特性を測定する方法を提案し、実際に測定を行った。CNTを触媒間に選択成長させる方法としては、触媒パターン法を用いた。この方法により成長したCNTは、触単層ナノチューブ (SWNT) が媒間に渡って成長する割合が高いことが確認できた。3種類の触媒を用いて成長実験を行ったが、触媒にSi-Mo-Feを使用することによって、CNT の成長確率を高くすることに成功した。これらの方法を用いてチャネルに SWNT を用いた三端子デバイスを測定した結果、室温でクーロンブロッケイド特性を観測することに成功した。

本論文においては、2章で触媒パターン法による CNT の成長について、3章で触媒の違いによる CNT 成長比較実験について、4章で作製したデバイスをのクーロンブロッケイド特性について述べる。

#### 2. 触媒パターン法による CNT 成長実験

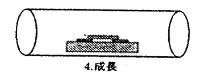
CNT の位置制御成長の方法として,触媒バターン法を提案している。これは、基板上に触媒をバターンニングし、熱 CVD 法により成長することで、CNT の位置制御成長を行う方法である。図 1 に触媒バターン法による CNT 成長の方法を示す。



1.レジストパターンニング







### 図 1 触媒パターン法によるカーボンナノチューブ 成長プロセス

- (1) Si 基板上にフォトレジストをパターンニングする。
- (2) 触媒として用いる Fe を 3nm 蒸着する。
- (3) 通常のリフトオフ法により Fe 触媒のパターンを作製する。
- (4) 熱 CVD 法により CNT の成長を行う。成長 条件は,温度 900℃,時間 30 分, CH<sub>4</sub> ガス 1000sccm である。

実際にパターン間に成長した CNTの SEM 像を 図 2 に示す。ドットの直径は  $3\mu$  m, ドット間距離は  $3\mu$  m である。Fe 触媒のパターンから隣のパターンへと CNT が成長しているのがわかる。また,CNT が Fe 触媒より成長していることも確認できる。これにより,本方法で CNT の成長位置の制御が可能であることがわかった。

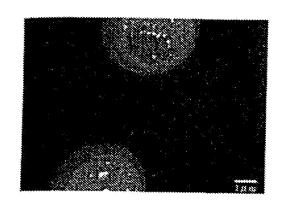


図 2 Fe 触媒から隣の Fe 触媒へと成長した CNT の SEM 像

# 3. SiO2 基板における CNT 成長の触媒比較

前章では触媒パターン法の有効性について述べたが、基盤はシリコンで行った。実際に電気特性を測定する際は、絶縁基板(SiO2)上に CNT を成長する必要がある。そこで、SiO2 基板上で触媒パターンニング法を行い、SiO2 上で最適触媒について検討したので報告する。

SiO<sub>2</sub>基板上に 2 章と同様に Fe をパターンニングして CNT の成長を行い、SEM により観察を行った結果を図 3 に示す。SiO<sub>2</sub>では CNT の成長プロセス後、Fe が粒子状に散ってしまい、かつ CNT の成長確率も低いことがわかった。CNT の電気特性を測定する際には、CNT の成長確率も高い手法が必要である。

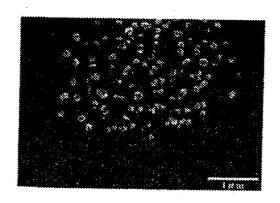


図 3 SiO<sub>2</sub> 上にパターンニングした Fe 触媒による CNT 成長実験後の Fe 触媒近傍の SEM 像

そこで、SiO<sub>2</sub>上でも CNT の成長確率が高い触媒を検討した。触媒として Fe (3nm)/Si (10nm) と Fe (3nm)/Mo (10nm)/Si (10nm) の 2 通りについて実験を行った。

触媒に Fe/Si を用いた際の成長後の SEM 像を図4に示す。触媒から隣の触媒へと CNT が成長しているのが確認できる。また,触媒表面の状態が Fe 触媒の時とは異なり, CNT 成長後も円形のパターンの形で確認できる。従って Fe 触媒よりも Fe/Si 触媒は、基板との密着が良いことがわかる。しかしながら試料全体を確認したところ,図のような成長が確認できる割合は低い事もわかった。



図 4 Fe/Si 触媒から隣の触媒へと成長した CNT の SEM 像

次にFe/Mo/Siを用いてCNTを成長した場合の SEM 像を図 5 に示す。この場合も触媒間にCNT が成長していることが確認できた。触媒表面は、 CNT 以外のカーボンの付着物も多数存在するが、 パターン外に延びて成長しているものは小数であ る。試料全体でみると、CNT の成長確率は高く、 パターン間の成長も多数確認できた。



図 5 Fe/Mo/Fe 触媒から隣の触媒へと成長した CNTの SEM 像

CNT の電気特性を測定するためには、CNT の成 長確率が高かった Fe/Mo/Si 触媒が適していると 考え、これを採用することにした。

# 4. 位置制御成長した CNT の電気特性

前章に述べた方法を用いて、CNTの電気的特性 を測定するため、ソース・ドレイン電極及びバッ クゲート電極を形成した。

作製プロセスを図6に示す。

- (1) SiO2 (10nm) /n·Si 基板上にフォトレジストをパターンニングする。
- (2)触媒として Si(10nm)/Mo(10nm)/Fe(3nm)の順序に、真空中で電子ビーム蒸着する。
- (3) アセトンでリフトオフし、触媒パターンを作製する。
- (4) 熱 CVD 法により CNT の成長を行う。
- (5) 電極金属蒸着し、リフトオフして完成させる。

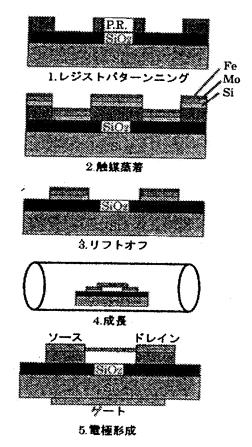


図 6 触媒パターン法による CNT の成長と素子作 製プロセス

完成した試料の構造を図7に示す。2つの触媒 間に CNT を成長させ、触媒と電極金属により CNTを挟むように電極を形成した。基板裏側にゲート電極を形成し、3端子素子とした。

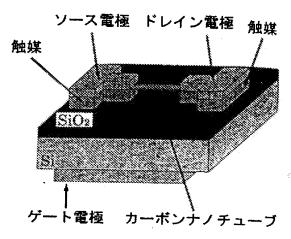


図7 作製した素子の構造図

作製した試料を用いて, CNT の電気特性を測定した。測定条件は、すべての測定において 1×10°\*Torr の真空中で 300K の室温で行った。

図 8 に室温におけるドレイン電流・ドレイン電圧特性を示す。横軸に CNT の両端に印加するドレイン電圧, 縦軸にドレイン電流を示す。ゲート電圧は 0V, 0.4V, 0.72V の 3 通りについて示す。ゲート電圧を印加することにより、電流の傾きが変化し、クーロンブロッケイドが解けていることがわかる。ゲート電圧が  $V_G=0V$  の場合、クーロンブロッケイドが働いていると考えられる。クーロンギャップは約 0.4V であり, 試料の全容量は、 $4.0 \times 10^{-19} F$  であると見積もれる。

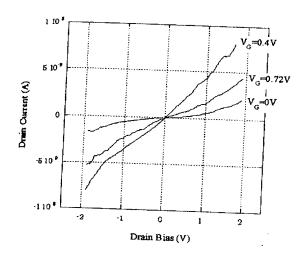


図8 室温クーロンギャップ特性

図 9 に室温におけるクーロン振動特性を示す。 横軸はゲート電圧,縦軸はドレイン電流である。 CNT 間に印加するドレイン電圧は正の方向に 0.2V から 2.0V まで 0.6V ステップで 4 点,負の 方向に-0.2V から-2.0V まで-0.6V ステップで 4 点 を選択して示す。ゲート電圧を±2V の範囲で振る ことにより、3 つの電流ビークを確認することが できた。ゲート変調の周期は約 1V であり、これ より、ゲートキャバシタンスの容量が 1.6×10-18F であると見積もることができる。

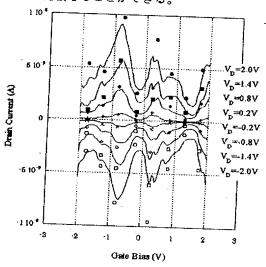


図9 室温クーロン振動特性

図 10 にクーロンダイアモンド特性の 3 次元表示を示す。左横軸をゲート電圧,右横軸をドレイン電流とする。ドレイン電圧,縦軸をドレイン電流とする。ドレイン電圧を±2V, ゲート電圧を-1.5V から 1.0V 間での範囲で測定した。図を見てわかるように,電流等高線がゲート変調をかけることにより変化し,室温に置いても明瞭なダイアモンド特性を示していることがわかる。これにより,クーロンブロッケイド効果が室温においても働いている事が確認できた。

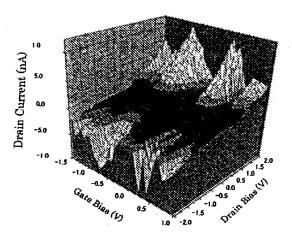


図 10 室温におけるクーロンダイアモンド特性

図 11 にクーロンダイアモンド特性の等高線表示を示す。横軸がゲート電圧, 縦軸がドレイン電圧・電流値により色分けを行った。この図より、4 つのクーロンダイアモンド特性が明瞭に確認できる。 クーロンダイアモンドのサイズ, 周期が異なるのは, カーボンナノチューブ内に存在する多数の欠陥, 触媒金属などにより, マルチドット構造になっているためと予測されるが、詳細はまだ明らかでない。

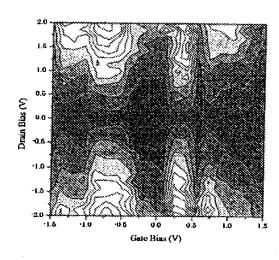


図 11 室温クーロンダイアモンド特性の 等高線表示

#### 5. おわりに

CNTの電気的特性を測定するために、触媒パターン法を提案した。2つの触媒パターン間に成長したCNT上に、電極金属を形成し測定を行った。その結果、室温でクーロンダイアモンド特性を観察することに成功した。しかし、トンネル障壁の形成機構については未だ解明されていないため、今後のさらなる研究が必要である。

#### 铭憶

本研究に多大な協力をいただいた富士通研究所に感謝の意を表します。

## 参考文献

[1] S. Iijima: Nature 56, 354(1991)
[2] M. M. J. Treacy, T. W. Ebbesen, and J. M. Gibson: Nature 678, 381(1996)
[3] J. Kong, C. Zhou, A. Morpurgo, H. T.soh, C. F. Quate, C. Marcus, and H. Dai: Appl. Phys. A 69, 305(1999)
[4] E. B. Cooper, S. R. Manalis, H. Fang, H. Dai, K. Matsumoto, S. C. Minne, T. Hunt, and C. F. Quate: Appl. Phys. Lett. 75 3566(1999)
[5] M. Ueda: Jpn. J. Appl. Phys. 62 889(1993)
[6] J. H. Hafner, C. L. Cheung, and C. M. Liber: D. Am. Chem. Soc. 121 9750(1999)

#### 複写される方へ

本誌に掲載された著作物を複写したい方は、(社)日本複写権センターと包括複写許諾契約を締結されている企業の従業員 以外は、図書館も著作権者から複写権等の行使の委託を受けている次の団体から許諾を受けて下さい。著作物の転載・翻訳 のような複写以外の許諾は,直接本会へご連絡下さい.

〒 107-0052 東京都港区赤坂 9-6-41 乃木坂ピル 学術著作権協会

TEL: 03-3475-5618 FAX: 03-3475-5619 E-mail: naka-atsu@muj.biglobe.ne.jp

アメリカ合衆国における複写については,次に連絡して下さい.

Copyright Clearance Center. Inc.

222 Rosewood Drive. Danvers, MA 01923 USA

Phone: +1-978-750-8400 FAX: +1-978-750-4744 URL: http://www.copyright.com

### Notice about photocopying

In order to photocopy any work from this publication, you or your organization must obtain permission from the following organization which has been delegated for copyright for clearance by the copyright owner of this publication.

#### Except in the USA

Japan Academic Association for Copyright Clearance (JAACC)

6-41, Akasaka 9-chome, Minato-ku. Tokyo 107-0052 Japan

TEL: +81-3-3475-5618 FAX: +81-3-3475-5619 E-mail: naka-atsu@muj.biglobe.ne.jp

#### In the USA

Copyright Clearance Center, Inc. (CCC)

222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA

Phone: +1-978-750-8400 FAX: +1-978-750-4744 URL: http://www.copyright.com

# 電子情報通信学会技術研究報告

信学技報 Vol.101 No.618 2002年1月22日発行

IEICE Technical Report

©電子情報通信学会 2002

Copyright: (C) 2002 by the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE)

東京都港区芝公園 3 丁目 5 番 8 号 機械振興会館内 発行人

> 在III 電子情報通信学会 事務局長 家田信明

発行所 東京都港区芝公園3丁目5番8号

> 社団 電子情報通信学会 電話 (03)3433 -- 6691 郵便振替口座 00120-0-35300

The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, Kikai-Shinko-Kaikan Bldg., 5-8, Shibakoen 3 chome, Minato-Ku, TOKYO, 105-0011 JAPAN

本技術研究報告に掲載された論文の著作権は(社)電子情報通信学会に帰属します。

Copyright and reproduction permission: All rights are reserved and no part of this publication may be reproduced or transmitted m any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. Notwithstanding, instructors are permitted to photocopy isolated articles for noncommercial classroom use without fee.